

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild















Das Basis-Element des modularen CH20M Gehäuses bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die es zu einer ausgezeichneten Wahl für Ihre Projekte machen. Mit speziellen Ausschnitten für Bus- und FE-Kontakte ist es besonders flexibel und anpassungsfähig.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, das Gehäuse mittels Laser zu bedrucken, was Ihnen eine hohe Präzision und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Zudem steht Ihnen eine breite Farbvielfalt zur Verfügung, sodass Sie das Gehäuse ganz nach Ihren Wünschen gestalten können.

Das CH20M Gehäuse ist zudem für Standard-Tragschienen geeignet, was die Installation und Integration in bestehende Systeme erleichtert.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M graphitgrau, Basiselement, Aussparung im
	Rastfußbereich für BUS-Kontakt, Breite: 45 mm
BestNr.	<u>1413770000</u>
Art	CH20M45 B BUS GGY/BK 2019
GTIN (EAN)	4050118214567
VPE	6 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Tiefe	108 mm	Tiefe (inch)	4,252 inch
Höhe	109,3 mm	Höhe (inch)	4,303 inch
Breite	45 mm	Breite (inch)	1,772 inch
Nettogewicht	18,667 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-25 °C85 °C	Einsatztemperaturbereich	-40120 °C
Feuchtigkeit	593 % rel. Feuchte, Tu =		

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Isolierstoff	PA 66 GF 30
Isolierstoffgruppe	I	Kriechstromfestigkeit (CTI)	600 ≤ CTI
Oberfläche	unbehandelt	Werkstoff	Kunststoff

Allgemeine Daten

Farbe	graphitgrau	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 7024	
Schutzart	IP20 im verbauten Zustand	Tragschiene	TS 35	
Vergießbarkeit	Nein			

Baugruppeneigenschaften

Anzahl Steckplätze für Buchsensted der assemblierten Gesamtbaugrupp		Leiterplattenanzahl, max.	
max.	12		2
Anzahl Anschlussebenen max.	3	Polzahl, max.	48
Höhe der Komponenten auf der Leiter- platte (Verwendung von einer Leiterplat-		Höhe der Komponenten a platte (Verwendung von z	
te), max.	38,6 mm	ten), max.	34,7 mm
Leiterplattenbestückung	beidseitig		

Mechanische Prüfungen

Entsprechend Norm	DIN EN 61373:1999 (Schock und Vibrat	DIN EN 61373:1999 (Schock und Vibration)		
Prüfbedingungen	fünf Gehäuse in Reihe montiert, 200g zu tiert	fünf Gehäuse in Reihe montiert, 200g zusätzliches Gewicht pro Leiterkarte, zwei Leiterkarten mon- tiert		
Geprüfte Achsen	X, Y, Z			
Schockprüfung	Allgemeine Testhinweise	Alle mechanischen Prüfungen wurden an beispielhaften Aufbauten getestet, bzw. in Anlehnung an entsprechende Vorschriften erstellt. Die angegebenen Werte ersetzen keine zulassungsrelevanten Prüfungen und sind nur als Orientierungswerte zu sehen.		
	Prüfkategorie	1		
	Schockanzahl pro Achse	3 in positiver und negativer Richtung		
	Schockdauer	30 ms		
	Beschleunigung horizontal	30 m/s ²		
	Beschleunigung vertikal	30 m/s ²		
	Beschleunigung längsgerichtet	50 m/s ²		
Vibrationsprüfung	Prüfdauer	5 Stunden pro Achse		
	Prüfkategorie	1B		
	Effektive Beschleunigung	7,9 m/s ²		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Thermische Prüfungen

Thermische Prüfungen	Allgemeine Testhinweise	Alle thermischen Prüfungen wurden an beispiel- haften Aufbauten getestet, bzw. in Anlehnung an entsprechende Vorschriften erstellt. Die ange- gebenen Werte ersetzen keine zulassungsrele- vanten Prüfungen und sind nur als Orientierungs- werte zu sehen.
	Prüfbedingungen	sieben Gehäuse in Reihe montiert - kein Abstand
	Prüfachsen	horizontal
	Umgebungstemperatur	55 °C
	Max. Verlustleistung	4,2 W
	Umgebungstemperatur	50 °C
	Max. Verlustleistung	4,8 W
	Umgebungstemperatur	40 °C
	Max. Verlustleistung	5,9 W
	Umgebungstemperatur	20 °C
	Max. Verlustleistung	8,25 W

Bauteileigenschaften

Anzahl Anschlussebenen max.		Aussparung im Rastfußbereich als Vor-	BUS-Kontakt, Kontakt nicht
	3	bereitung für	inbegriffen!
Farbe Rastfuß	schwarz		

Bauform - IN-Anforderungen

Leiterplattenstärke	1,6 mm	Toleranz der Leiterplattenkontur	±0,1 mm	
Toleranz der Leiterplattenstärke	+0.15 mm			

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

Alternative Farben	Mehr auf Anfrage	Bearbeitungsmöglichkeiten	Laserbearbeitung
Kundenspezifische Beschriftung möglich Ja		Kundenspezifischer Bestellprozess	Siehe Anleitung unter "Downloads"

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-01
ECLASS 14.0	27-19-06-01	ECLASS 15.0	27-19-06-01

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Leiterplattenkontur, Sperrzonen, sowie weitere Informationen für das Eindesignen der Leiterplatte sind in der
	Kategorie Anschlusstechnik bei den zugehörigen Stiftleisten in den Downloads zu finden

Zulassungen

ROHS	Konform



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Engineering-Daten	PCB Reference Layout CAD data – PCB_position_50882_LP-POSITION_45MM CAD data – Pin header pin length CH20M A OV PCB-SHL 70315	
	CAD data – STEP	
Anwenderdokumentation	Guideline customerspecific housings CH20M12-67 Guideline kundenspezifische Gehäuse CH20M12-67	
Kataloge	Catalogues in PDF-format	
Broschüren	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Produktbild

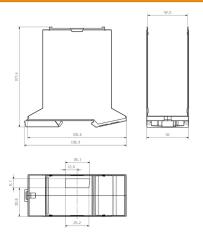


Produktvorteil



Basiselement einschließlich Busausschnitt

Maßzeichnung





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Buskontaktblock - Lötflansch



Der durchgängige Tragschienenbus für das modulare Elektronikgehäuse-System

Beim Versorgen, Verbinden und Verteilen in modularen Applikationen ersetzt der Tragschienenbus die aufwändige Einzelverdrahtung durch eine unterbrechnungsfreie und flexible Systemlösung. Der Systembus ist sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert. Per Reflow-Verfahren lässt sich der SMD-Bus-Kontaktblock bei der Baugruppenfertigung vollautomatisch verarbeiten. Die widerstandsfähigen, vergoldeten Kontaktflächen gewährleisten eine dauerhaft zuverlässige Kontaktierung für alle Gehäusebreiten.

- Grenzenlose Skalierbarkeit die durchgängige Verbindungslösung quer über alle Systembaubreiten - von der 6 mm-Scheibe bis zum 67 mm-Großraumgehäuse.
- Servicefreundliche Installation einfacher Modulwechsel auch im bestehenden Modulverbund ohne Auswirkung auf benachbarte Module.
- Universelle Integration unterbrechnungsfreier Systembus: sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert.
- Maximale Verfügbarkeit Fünf voll-galvanisierte und teil-vergoldete Twinbogenkontakte stellen eine dauerhafte Kontaktierung zum Tragschienenbus sicher. THR-Lötflansche sorgen für eine stabile Verbindung zur Leiterplatte.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5	Ausfuehrung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BestNr.	<u>1155900000</u>	Leiterplattensteckverbinder, Bus-Kontaktblock für CH20M12-67,	IEC: 160 V	Tape
GTIN (EAN)	4032248942381	Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (I):	UL: 300 V / 5 A	
VPE	300 Stück	1.5 mm, vergoldet, schwarz		
Art	SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5	Ausfuehrung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Art BestNr.	SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5 1155890000	Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Bus-Kontaktblock für CH20M12-67,	Produkt-Kennzahlen UL: 300 V / 5 A	Verpackung Box
		· ·		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Buskontaktblock - Mittiger Lötflansch



Der durchgängige Tragschienenbus für das modulare Elektronikgehäuse-System

Beim Versorgen, Verbinden und Verteilen in modularen Applikationen ersetzt der Tragschienenbus die aufwändige Einzelverdrahtung durch eine unterbrechnungsfreie und flexible Systemlösung. Der Systembus ist sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert. Per Reflow-Verfahren lässt sich der SMD-Bus-Kontaktblock bei der Baugruppenfertigung vollautomatisch verarbeiten. Die widerstandsfähigen, vergoldeten Kontaktflächen gewährleisten eine dauerhaft zuverlässige Kontaktierung für alle Gehäusebreiten.

- Grenzenlose Skalierbarkeit die durchgängige Verbindungslösung quer über alle Systembaubreiten - von der 6 mm-Scheibe bis zum 67 mm-Großraumgehäuse.
- Servicefreundliche Installation einfacher Modulwechsel auch im bestehenden Modulverbund ohne Auswirkung auf benachbarte Module.
- Universelle Integration unterbrechnungsfreier Systembus: sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert.
- Maximale Verfügbarkeit Fünf voll-galvanisierte und teil-vergoldete Twinbogenkontakte stellen eine dauerhafte Kontaktierung zum Tragschienenbus sicher. THR-Lötflansche sorgen für eine stabile Verbindung zur Leiterplatte.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SR-SMD 4.50/05/90LFM 3	Ausfuehrung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BestNr.	<u>1155880000</u>	Leiterplattensteckverbinder, Bus-Kontaktblock für CH20M12-67,	IEC: 160 V	Tape
GTIN (EAN)	4032248942305	Mittellötflansch, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftläng	e UL: 300 V / 5 A	
VPE	300 Stück	(I): 3.2 mm, vergoldet, schwarz		
Art	SR-SMD 4.50/05/90LFM 3	Ausfuehrung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Art BestNr.	SR-SMD 4.50/05/90LFM 3 1155870000	Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Bus-Kontaktblock für CH20M12-67,	Produkt-Kennzahlen UL: 300 V / 5 A	Verpackung Box
		<u>o</u>	UL: 300 V / 5 A	